

:	:	Atty. Docket No.	:	Serial No.	:
:	:	81745	:	Unassigned	:
:	INFORMATION DISCLOSURE CITATION	:	Applicant	:	:
:	(Use several sheets if necessary)	:	MICHAEL S.H. CHU ET AL.	:	:
:	:	:	Filing Date	:	Group
:	:	:	Herewith	:	Unknown

jc821 U.S. PRO
10/037807
12/26/01

U.S. PATENT DOCUMENTS

*Examiner:	: Document	:	:	:	:	:	Filing Date	:
Initial	: Number	:	Date	:	Name	:	Class	: Subclass: If Appropriate:
SK	:	6,095,997	:	08-01-00	:	French et al.	:	:
	:	5,836,924	:	11-17-98	:	Kelliher et al.	:	:
	:	5,720,734	:	02-24-98	:	Copenhaver et al.	:	:
	:	5,549,657	:	08-27-96	:	Stern et al.	:	:
	:	5,488,949	:	02-06-96	:	Kreifels et al.	:	:
	:	5,358,488	:	10-25-94	:	Surlyapa	:	:
	:	5,290,250	:	03-01-94	:	Bommarito	:	:
	:	5,267,983	:	12-07-93	:	Oilschlager et al.	:	:
	:	5,259,399	:	11-09-93	:	Brown	:	:
	:	5,167,627	:	12-01-92	:	Clegg et al.	:	:
SK	:	5,158,569	:	10-27-92	:	Strickland et al.	:	:

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

:	:	Document	:	:	:	:	Translation	:
:	:	Number	:	Date	:	Country	: Class : Subclass: Yes : No	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:

OTHER DOCUMENTS (Including Author, Title, Date, Pertinent Pages, Etc.)

:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:

Examiner	:	Date Considered	:
SK Kennedy	:	8/13/04	:

* EXAMINER: Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609; Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.

:	:	Att'y. Docket No.	:	Serial No.	:
:	:	:	:	:	:
:	:	81745	:	Unassigned	:
:	INFORMATION DISCLOSURE CITATION	Applicant	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	(Use several sheets if necessary)	MICHAEL S.H. CHU ET AL.	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	Filing Date	:	Group	:
:	:	:	:	:	:
:	:	Herewith	:	Unknown	:

U.S. PATENT DOCUMENTS

*Examiner:	Document	:	:	:	:	Filing Date
Initial	Number	:	Date	:	Name	Class Subclass: If Appropriate
SK	5,112,310	:	05-12-92	:	Grobe	
	5,100,394	:	03-31-92	:	Dudar et al.	
	5,071,405	:	12-10-91	:	Piontek et al.	
	5,026,352	:	06-25-91	:	Anderson	
	5,007,900	:	04-16-91	:	Picha et al.	
	4,944,732	:	07-31-90	:	Russo	
	4,863,438	:	09-05-89	:	Gauderer et al.	
	4,834,712	:	05-30-89	:	Quinn et al.	
	4,774,944	:	10-04-88	:	Mischinski	
	4,557,261	:	12-10-85	:	Rügheimer	
SK	4,473,369	:	09-25-84	:	Lueders et al.	

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

:	:	Document	:	:	:	Translation
:	:	Number	:	Date	:	Country Class Subclass: Yes No
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:

OTHER DOCUMENTS (Including Author, Title, Date, Pertinent Pages, Etc.)

:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:

Examiner	:	Date Considered
SK Kennedy	:	8/13/04

* EXAMINER: Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609; Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.

:	:	Atty. Docket No.	:	Serial No.	:
:	:	:	:	:	:
:	:	81745	:	Unassigned	:
:	INFORMATION DISCLOSURE CITATION	:	Applicant	:	:
:	:	:	:	:	:
:	(Use several sheets if necessary)	:	MICHAEL S.H. CHU ET AL.	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	Filing Date	:	Group	:
:	:	:	:	:	:
:	:	Herewith	:	Unknown	:

U.S. PATENT DOCUMENTS

*Examiner:	Document	:	:	:	:	Filing Date
Initial	Number	:	Date	:	Name	Class Subclass: If Appropriate
SK	4,424,833	:	01-10-84	:	Spector et al.	
	4,417,890	:	11-29-83	:	Dennehey et al.	
	4,390,017	:	06-28-83	:	Harrison et al.	
SK	3,926,187	:	12-16-75	:	Iglesias	
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

:	:	Document	:	:	:	Translation
:	:	Number	:	Date	:	Country Class Subclass: Yes No
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:

OTHER DOCUMENTS (Including Author, Title, Date, Pertinent Pages, Etc.)

:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:

Examiner	:	Date Considered
SK Kennedy	:	8/13/04

* EXAMINER: Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609; Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.